

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和6年12月2日(2024.12.2)

【国際公開番号】WO2023/017752

【出願番号】特願2023-541411(P2023-541411)

【国際特許分類】

C 08 G 75/045 (2016.01)

C 09 J 4/02 (2006.01)

C 09 J 11/06 (2006.01)

H 01 L 21/52 (2006.01)

10

【F I】

C 08 G 75/045

C 09 J 4/02

C 09 J 11/06

H 01 L 21/52 E

【手続補正書】

【提出日】令和6年11月22日(2024.11.22)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

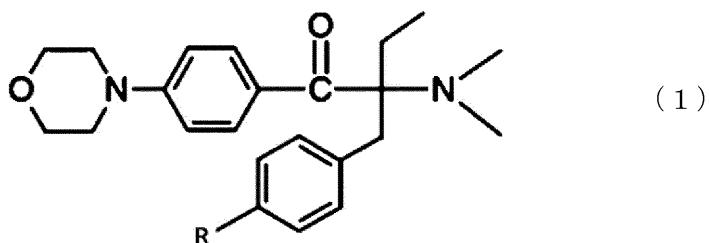
(A) (メタ)アクリレート化合物、

(B) チオール化合物、及び

(C) 下記式(1)：

【化14】

30



(式中、Rは、水素又はアルキル基である。)

で表される光重合開始剤

40

を含む樹脂組成物。

【請求項2】

(A) 成分の(メタ)アクリロイル基当量数に対する(B)成分のチオール基当量数の比([B]成分チオール基当量数)/[(A)成分の(メタ)アクリロイル基当量数]が、0.5~1.8である、請求項1に記載の樹脂組成物。

【請求項3】

さらに、(D)熱重合開始剤を含む、請求項1に記載の樹脂組成物。

【請求項4】

請求項1~3のいずれか1項に記載の樹脂組成物を含む接着剤。

【請求項5】

50

イメージセンサー又はカメラモジュールを構成する部品の接着に用いられる、請求項4に記載の接着剤。

【請求項6】

請求項1～3のいずれか1項に記載の樹脂組成物が硬化された硬化物。

【請求項7】

請求項6に記載の硬化物を含む半導体装置。

【請求項8】

請求項7に記載の半導体装置を含む電子部品。

【請求項9】

イメージセンサー又はカメラモジュールである、請求項8に記載の電子部品。

10

20

30

40

50